



東京エレクトロン株式会社

証券コード 8035

株主の皆さまへ

第63期 中間報告書

2025年4月1日から2025年9月30日まで

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

第63期中間期（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の連結業績につきましては、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも、業績予想を上回る結果を達成することができました。これにより、株主の皆さまへの中間配当金につきましては、2025年7月に発表した予想値に対し19円増額し、1株当たり264円といたしました。

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、そして脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっております。半導体デバイスの高度化には、付加価値の高い新装置や技術サービスが欠かせず、当社が事業を展開する半導体製造装置市場もさらなる成長が見込まれております。

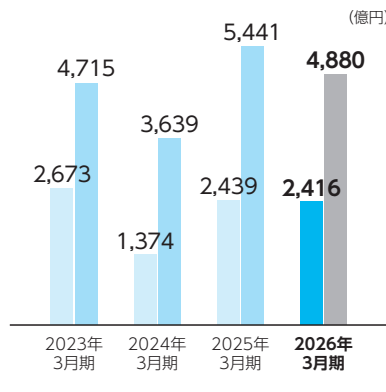
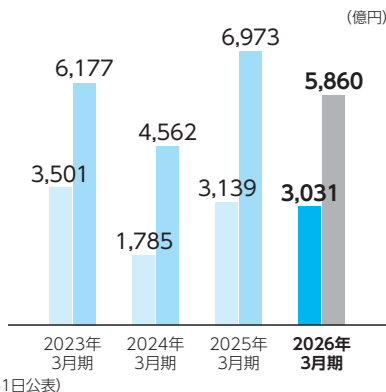
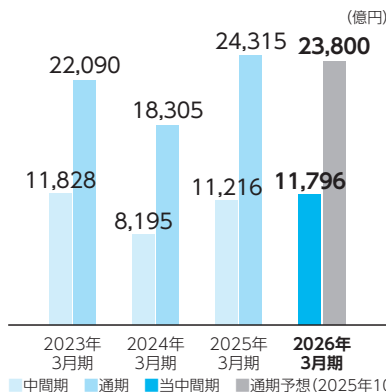
今後も「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めてまいります。株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援とご理解を賜りたく、よろしく願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO  
河合 利樹

2025年11月



# 中間期業績ハイライト



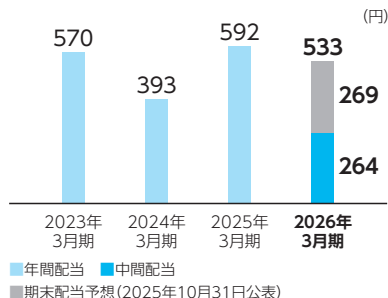
中間期につきましては、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも業績予想を上回ることができました。未来に向け、半導体需要の拡大が見込まれる中、高度な技術力により、今後のさらなる成長を目指してまいります。

## 株主還元

中間配当金につきましては、2025年7月に発表した予想値に対し19円増額し、1株当たり264円（支払開始日2025年11月28日）といたしました。また、業績予想の修正に伴い、期末配当金につきましても29円増額し、1株当たり269円を予定しております。

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2023年3月期の配当金につきましては、2023年3月期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しております。

### 1株当たり配当金の推移



# 中間期トピックス

## 国内製造拠点 RBA監査プラチナ・ステータスの取得

国内の全製造拠点（東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ、東京エレクトロン九州、東京エレクトロン宮城）において、RBA\*のVAP（Validated Assessment Program）監査の最高評価であるプラチナ・ステータスを取得しました。

VAP監査とは、RBA行動規範に準拠した事業活動の実施状況を第三者機関が評価し、そのスコアに応じてRBA認証プログラムのステータスに認定するもので、このたび、「労働」「安全衛生」「環境」「倫理」「マネジメントシステム」の各項目において適正な管理、運用がおこなわれていることが認められました。

\*RBA（Responsible Business Alliance）：エレクトロニクス業界を中心としたサプライチェーンサステナビリティを推進する世界最大の業界団体です。当社は2015年に加盟し、お取引先さまとともにRBAが定める行動規範の遵守に取り組んでいます。

## 東京エレクトロン宮城「第3開発棟」竣工

東京エレクトロン宮城（宮城県大和町）において、新たに「第3開発棟」が完成し、本年4月24日に竣工式を執りおこないました。「第3開発棟」は、次世代開発のあり方を実現するため、安全・品質・環境を優先とした開発はもちろん、デジタル技術活用による開発の高度化や高効率な開発オペレーションをおこないます。

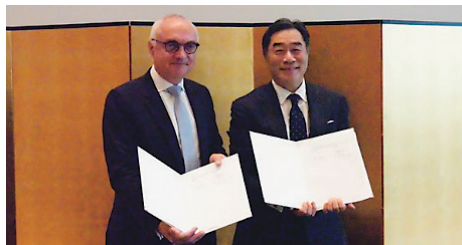
同社が開発・製造しているプラズマエッチング装置は、半導体の技術革新とともに大きな成長が見込まれており、お客さまが求める付加価値が高く高品質な製品を、よりタイムリーに提供してまいります。



## imecとのパートナーシップの延長

本年6月、当社はナノエレクトロニクスとデジタル技術の世界的な研究イノベーションハブであるimec（Interuniversity Microelectronics Centre）との戦略的パートナーシップを5年間延長しました。

imecと当社は30年にわたりパターニング、ロジック、メモリ、3次元実装などの分野で提携し、High NA EUVリソグラフィ、エッチング、洗浄、成膜などの最先端の分野で飛躍的な進化をもたらしました。このような礎のもと、新たなパートナーシップでは、半導体の微細化のさらなる進展を支える装置技術とプロセス技術に重点を置き共同開発をしてまいります。当社は、本パートナーシップを通じて、半導体の技術革新とサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。




## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主 確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人 及び特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(郵送物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
公告方法	電子公告 <a href="https://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/">https://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/</a> ただし、電子公告をすることができない 事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品 取引所	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード 8035)

## ■ 株式に関するお問い合わせについて

単元未満株式の買取請求  
住所・氏名のご変更  
配当金の受領方法・振込先のご変更 等

- 証券会社に口座をお持ちの株主さま  
お取引証券会社にお問い合わせください。
- 証券会社に口座をお持ちでない株主さま  
(特別口座をお持ちの株主さま)  
三井住友信託銀行 証券代行部  
 0120-782-031  
(受付時間 9:00～17:00 土日祝日を除く)

未払配当金に関するご照会

三井住友信託銀行 証券代行部

## ■ 配当金を「配当金領収証」との引換で お受け取りの株主さまへ

配当金をより安全・確実かつ迅速にお受け取り  
いただける「**口座振込**」のご利用をおすすめいた  
します。この機会に、お受け取り方法のご変更を  
ご検討くださいますようお願い申し上げます。

受取方法の変更手続きは、証券会社における口  
座の有無に応じて、上記のお問い合わせ先（お取  
引証券会社または三井住友信託銀行証券代行部）  
にご連絡ください。